

Costruzioni Elettroniche		Data: 13 Gennaio 2013
Cognome_____	Test	Valutazione
Nome_____	Posizione:	
Tempo disponibile:.... 20' Valutazione:..... Solo una risposta è corretta. Risposta esatta: 1; nessuna risposta: 0; risposta errata: -0.33. Non si possono consultare testi o appunti		

1 Quali sono le principali proprietà di un pin di un simbolo usato per indicare un componente in uno schema elettrico?

- Qualità, costo, tempo di ritardo, frequenza massima
- Colore, spessore, lunghezza
- Forma, tipo, nome, numero
- Resistenza, induttanza, capacità parassita

2 Per quale scopo si attribuisce al pin un numero?

- Il numero determina il nome che il CAD darà alla rete di interconnessione relativa
- Il numero serve a documentare nel simbolo la funzione stessa del pin nel chip
- Il numero permette di associare il pin al conduttore corrispondente del footprint
- Il numero aiuta ad associare al pin la dimensione della pista della rete corrispondente

3 Quale spiegazione può darsi al fatto che, durante il progetto, in uno schema elettrico diversi simboli hanno tutti lo stesso riferimento?

- Il CAD impedisce in generale di usare per due simboli diversi lo stesso riferimento
- Tutti i simboli con lo stesso riferimento indicano il medesimo componente, e il CAD collega automaticamente tra loro i nodi relativi ai pin corrispondenti
- Si tratta di componenti uguali tra loro
- Si tratta di una fase del progetto preliminare, precedente l'annotazione

4 In uno schema elettrico diversi simboli sono individuati dallo stesso numero di riferimento, a cui è aggiunta una differente lettera. Perché?

- Si tratta di varianti dello stesso componente con tempi di ritardo diversi
- Si tratta di parti diverse di un solo componente multiparte
- Si tratta di simboli che indicano componenti da montare in alternativa
- Non sono mai ammesse lettere oltre quelle iniziali (R per le resistenze, C per i condensatori, U per gli integrati, ecc.) nella specificazione di un riferimento

5 Nel disegno dei layer "silk screen" occorre prestare attenzione a ...

- Alle piste sottostanti
- Al colore degli elementi grafici usati
- A "specchiare" le scritte sul lato top
- Evitare di scrivere testo o grafica in corrispondenza dei pad per la saldatura dei componenti

6 Per quale motivo alla fine del progetto geometrico è bene eseguire una verifica complessiva delle regole di progetto, anche se durante il disegno si è usata la verifica "on line"?

- Perché la verifica in linea si limita a verificare le regole relative a un singolo layer
- La verifica finale tiene conto anche dei risultati della simulazione elettrica
- Perché comunemente la verifica on line è limitata a una parte dell'area di progetto ed esegue verifiche parziali per non rallentare il disegno
- Non è vero: la verifica in linea dà sufficienti garanzie

7 In cosa consiste una “giunzione” nello schema elettrico?

- Una crocetta posta in corrispondenza di alcuni pin
- Una etichetta alfanumerica che assegna un nome a un nodo elettrico
- Un semplice pallino che indica la presenza di connessione tra fili in contatto
- Un simbolo grafico che indica la necessità di eseguire una saldatura sul PCB corrispondente

8 Che cos'è una via nel progetto di un PCB?

- Un passaggio conduttore tra i pad di un footprint
- Uno scasso da realizzare per fresatura
- Si tratta di un foro metallizzato che ha l'unico scopo di mettere in contatto piste su layer diversi
- L'insieme di più moduli saldati lungo una direzione rettilinea

9 Che cos'è l'annotazione incrementale di uno schema elettrico?

- L'apposizione di commenti essenziali nello schema elettrico
- L'attribuzione di un numero progressivo all'etichetta di riferimento di ciascun componente che non sia ancora stato precisato dal progettista
- L'attribuzione di un numero progressivo all'etichetta di riferimento di ciascun componente presente nello schema
- L'attribuzione di un numero progressivo all'etichetta di valore di ciascun componente che non sia ancora stata precisato dal progettista

10 Come vengono passate in un CAD le informazioni dallo schema elettrico al disegno del PCB?

- Tramite uno strumento grafico detto “ratsnet”
- Tramite un file di netlist, il cui formato è definito da appositi standard
- Manualmente, dal progettista
- Tramite il file che descrive lo schema, costituito essenzialmente da una mappa di bit

11 Perché il “dead time” ha diretta influenza sulla THD di un amplificatore in classe D?

- Perché la corrente nel carico viene interrotta dall'apertura di entrambi i MOS
- Perché un tempo morto troppo breve provoca picchi di corrente elevati in ciascun ramo del ponte
- Perché durante il tempo morto il circuito di uscita è più sensibile ai disturbi
- Perché il tempo morto si somma in modo differente al tempo di conduzione del lato alto o basso del ramo del ponte pilotato, dipendentemente dal verso della corrente di uscita

Perché il fenomeno del “power supply pumping” è significativo solo negli amplificatori in classe D half bridge?

- Negli amplificatori half bridge, a differenza di quelli full bridge, si ha una tensione di uscita la cui ampiezza vale al massimo la metà della tensione presente tra i due binari di alimentazione
- Negli amplificatori full bridge la corrente che durante una semionda tende ad aumentare in modulo il valore di uno dei binari di alimentazione è compensata dalla corrente di segno opposto che scorre nell'altro ramo del ponte
- Perché negli amplificatori half bridge occorre usare nel filtro di uscita un induttore di valore doppio rispetto a quello degli amplificati full bridge
- Non è vero: il pumping è ugualmente significativo anche degli amplificatori full bridge

Che cosa fa un filtro in una tabella di selezione parametrica?

- Permette di selezionare solo i componenti della tabella che rispettano certe caratteristiche, indicate generalmente tramite semplici operatori logici
- Garantisce la pulizia delle schede dai residui della saldatura
- Elimina le frequenze indesiderate secondo parametri impostabili
- Fa passare i parametri il cui valore è inferiore a una soglia impostabile

14 Quale grandezza fisica ha il principale impatto sulla massima corrente istantanea sopportabile da un resistore di valore e volume dato?

- La capacità termica specifica del conduttore
- La conducibilità elettrica del conduttore
- La rigidità dielettrica dell'isolante circostante
- La conducibilità termica del materiale che circonda il materiale conduttore

15 Che tipo di package viene indicato dalla sigla SIP10?

- È il package assiale tipico dei resistori da 10 di watt
- È il package di un condensatore ceramico da 10 pF
- Un package rettangolare con piccolo fattore di forma caratterizzato da 10 pin su un sola linea
- Un package rettangolare a due terminali per SMD dalle dimensione di circa 10x10 mil²

16 Quale è il principale aspetto positivo dei resistori a film sottile?

- Sono poco costosi
- Sono molto precisi
- Presentano bassa capacità parassita
- Sono in grado di ricoprire un'ampia gamma di valori

17 Che relazione esiste tra capacità, tensione massima di lavoro e volume per un condensatore di data tecnologia?

- Il volume è proporzionale al prodotto tra capacità e tensione di lavoro.
- Il volume è proporzionale alla capacità e al quadrato della tensione di lavoro.
- Il volume è proporzionale alla capacità e inversamente proporzionale alla tensione di lavoro.
- Il volume è proporzionale alla capacità e indipendente dalla tensione di lavoro.

18 Per un condensatore reale, quale grandezza viene modellata da una resistenza in serie alla capacità dipendente dalla frequenza?

- Gli effetti ad alte frequenze (skin effect)
- L'induttanza parassita dei reofori collegati alle armature
- Le perdite nel dielettrico per polarizzazione e dovute alla resistenza dei conduttori
- La corrente di perdita

Per quali aspetti gli induttori in aria sono peggiori di quelli avvolti su nucleo ferromagnetico?

- È più difficile realizzare induttori lineari
- Provocano più disturbi nei circuiti circostanti
- Risentono maggiormente dei campi magnetici esterni
- Sono più difficili da realizzare

20 Quale processo tecnologico è indispensabile per la realizzazione di PCB multilayer e non per un processo singola faccia per componenti through hole?

- Laminazione del tessuto di vetro con resina
- Deposizione di rame su dielettrico per realizzare le vie metallizzate
- Scontornatura
- Foratura

21 Che differenza c'è tra via sepolta e via cieca?

- La via cieca permette di connettere strati non adiacenti
- La via sepolta riguarda strati interni, quella cieca unisce uno strato estremo con uno o più strati adiacenti
- Nessuna, sono diverse definizioni della stessa cosa
- La via cieca, a differenza di quella sepolta, prevede un processo di planarizzazione per evitare deformazioni degli strati adiacenti

22x Quali informazioni deve fornire solitamente il progettista all'azienda che realizza il PCB?

- Le regole per garantire l'integrità dei segnali e per il corretto progetto termico
- I datasheet dei componenti elettronici usati e lo schema elettrico
- I file per le maschere prodotti dal CAD e quelli per la foratura
- La stampa a colori di tutti i layer del PCB

Che cosa è la "ratnest"?

- Il contorno della scheda
- Una rappresentazione grafica delle connessioni tra i pin dei moduli che tiene conto della impenetrabilità dei package dei dispositivi
- Una rappresentazione grafica senza dimensioni né vincoli delle connessioni tra i pin dei moduli
- Un algoritmo per il piazzamento automatico dei footprint nel progetto geometrico del PCB

Cos'è un guasto intermittente?

- È un guasto che comporta il mancato rispetto dei tempi di setup e di hold dei circuiti sincroni
- È un guasto la cui presenza si alterna a periodi di corretto funzionamento
- È un guasto che dopo aver manifestato il suo effetto sparisce senza lasciare tracce
- È un guasto legato alla variazione di tensione in circuiti RC

Come viene definito il tratto iniziale della curva a vasca da bagno?

- Fase di burn in
- Mortalità infantile
- Schienale anteriore
- Sezione di riempimento

Quanto vale l'affidabilità di un sistema, funzionalmente costituito da 5 sottosistemi uguali indipendenti in parallelo di affidabilità 0,3?

- 1,5
- 0,00243
- 0,99757
- 0,5

Quale è l'affidabilità per il tempo di missione di 2 anni di un sistema che presenta tasso di guasto costante e pari a 2 guasti l'anno?

- 5.2%
- 20.4%
- 1.8%
- 4%

Quale meccanismo sfruttano le prove accelerate di affidabilità?

- L'attribuzione di parametri di frequenza, gravità e rivelabilità a ogni tipologia di guasto
- L'analisi dettagliata dei guasti rilevati durante il normale funzionamento di un componente
- La valutazione teorica delle relazioni funzionali tra elementi di un componente e della relativa

affidabilità eseguita rapidamente tramite computer

- L'esposizione di lotti di componenti a condizioni ambientali e di temperatura limite e la presenza di modelli matematici di accelerazione

Quanto vale l'affidabilità di un sistema, funzionalmente costituito da 5 sottosistemi uguali indipendenti in serie di affidabilità 0,3?

- 1,5
- 0,00243
- 0,99757
- 0,5

30 Quanto vale il massimo rendimento di un amplificatore in classe A accoppiato a trasformatore?

- 25%
- 50%
- 78%
- 12.5%

31 Perché la rete di polarizzazione di un amplificatore in classe AB accoppiato con trasformatore a presa centrale non può essere filtrata con un condensatore?

- Perché il condensatore introdurrebbe armoniche di frequenza multipla di quella del segnale
- Perché il punto di riposo verrebbe a dipendere dall'ampiezza del segnale
- Perché il condensatore sarebbe soggetto a tensioni impulsive distruttive
- Non è vero, si usa normalmente un condensatore per filtrare la tensione di base dei transistori.